

1	2	3	4
ST		수 정 내 용	
ST(기준)		부호	내 용
ST(개선)		수정자	승인자
		년 월 일	

5	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00048-5/1 (L6009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00590-N/1 (H6027)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00408-N/1 (H6078)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00516-5/1 (E6028)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00698-5/1 (D6032)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2000. 3. 6.		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인						
재질	검도			도명 BNC75 SOLDER END JS-4H			
열처리	재도						
보호파막처리	작성부서	연 구 소		A4 도번 CN00352-7/1 K327-454-000			
	책도	3/1	단위 mm				